

2025年度 東京都市大学 「大学との連絡会」開催のご案内

拝啓 皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本年も大学と後援会との共催で全国21カ所、夏期休業期間を中心に連絡会の開催を予定しておりますので、ご出席いただきますよう、ご案内申し上げます。

なお、開催に変更が生じた場合は、本会に出席を希望された方へ速やかにご連絡いたします。

以下の内容により進行を予定しています。（本会用に編集された冊子や資料などを配布）

- ①本学教職員による本学の近況、学生生活、成績通知表、就職情報についてのご説明
- ②質疑、意見を含めた懇談
- ③校友会支部のある地区会場では、卒業生による地元での卒業生の活動状況、Uターン就職等の情報交換
- ④希望される方には個人面談の実施

つきましては、「開催日程一覧」をご確認いただき、ご都合の良い会場にご出席ください。

なお、準備の都合上、ご出席のご回答は、下記QRコードまたは本学後援会ホームページからWEB登録フォーム「出席申込書」にアクセスいただき、必要事項を**7月23日（水）まで**にご登録ください。地方会場の開催日程に合わせて、締切日を7月に設けさせていただいております。

また、地方会場・大学会場ともにお申込み人数は、**1世帯につき2名までとさせていただきますので**何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

●ご出席お申込み QRコード



●ご出席お申込み 本学後援会ホームページ

WEBサイト

東京都市大学後援会

「保証人連絡会のご案内」から登録

URL : <http://www.comm.tcu.ac.jp/kouenkai/>

ご 注 意

1. ご欠席の場合は、WEB登録フォームからのご登録の必要はありません。
ご出席の場合に限り、WEB登録フォームからのご登録を、上記期日までにお願いいたします。
ご登録後の参加人数等のご登録内容の変更は、再度WEB登録フォームからご登録をお願いいたします。
- ご登録後のご欠席は、tcu-renrakukai@tcu.ac.jp宛メールで、ご登録の開催地・学籍番号・氏名、をご連絡ください。ただし開催当日のご欠席、人数変更等のご連絡は不要です。
2. 当日は、直接会場までお越しください。
3. **大学会場（世田谷・横浜）にご参加の方は、当日の受付簡略化のため、送付しました封筒をご持参ください。**
4. 大学会場（世田谷・横浜）につきましては、駐車場の用意をいたしておりません。
お車での来学には対応しかねますので、予めご了承ください。
地方会場の駐車場につきましては、各会場ホテルのホームページをご確認ください。
5. ご登録頂いた内容は、目的以外には一切使用しません。